

Bridging Virtual Reality

# Microwave Office<sup>®</sup> 设计套件



Microwave Office 设计套件是业界成长最快的射频 / 微波设计平台。该套件可对所有微波 / 射频相关产品进行设计和开发，包括多层印制电路板 (PCB)、单片微波集成电路 (MMIC)、低温共烧陶瓷 (LTCC)、混合微波集成电路 (MIC)、射频集成芯片 (RFIC)、混合信号或高速数字信号的信号完整性 (SI) 分析。

该套件基于统一的设计平台，实现了精度和速度的最优化，并提供前所未有的开放性和交互性，不仅易于使用，还能在设计过程的各个阶段整合业界一流的工 具。该套件提供全面的微波 / 射频设计和分析功能，拥有先进的仿真技术，强大的自动电路提取技术，整合多种仿真工具，具有方便的参数优化调谐功能。Microwave Office 旨在帮助设计人员提高效率，缩短设计周期，并加速射频 / 微波产品上市。



